(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 13 janvier 2005 (13.01.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/004237 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: **H01L 23/538**, 21/98, 21/60, 21/68
- (21) Numéro de la demande internationale : PCT/EP2004/051314
- (22) Date de dépôt international: 30 juin 2004 (30.06.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

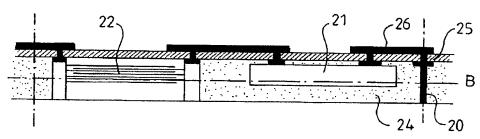
- (30) Données relatives à la priorité : 03 07977 l juillet 2003 (01.07.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US)
 : 3D PLUS [FR/FR]; 45, rue de Villiers, F-92200
 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): VAL, Christian [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR). LIGNIER, Olivier [FR/FR]; THALES Intellectual Property, 31-33, avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL Cedex (FR).
- (74) Mandataires: BROCHARD, Pascale etc.; THALES Intellectual Property, 31-33 Avenue Aristide Briand, F-94117 ARCUEIL CEDEX (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR INTERCONNECTING ACTIVE AND PASSIVE COMPONENTS, AND A RESULTING THIN HET-EROGENEOUS COMPONENT

(54) Titre: PROCEDE D'INTERCONNEXION DE COMPOSANTS ACTIF ET PASSIF ET COMPOSANT HETEROGENE A FAIBLE EPAISSEUR EN RESULTANT



- (57) Abstract: The invention relates to a method for interconnecting thin active and passive composites having two or three dimensions, and to the resulting thin heterogeneous components. According to the invention, the invention involves: the positioning and fixing (11) of at least one active component and one passive component to a supporting surface (23), the contacts being in contact with the support; the deposition (12) of a polymer layer (24) onto the assembly consisting of the support and of these components; the withdrawal (14) of the support; the redistribution of the contacts between the composites and/or toward the periphery by means of metallic conductors (26) arranged according to a predetermined configuration, whereby making it possible to obtain a reconstituted heterogeneous structure; heterogeneous thinning (16) of this structure by non-selective surface finishing of the polymer coating and of at least one passive component (22).
- (57) Abrégé: La présente invention concerne un procédé d'interconnexion à faible épaisseur de composants actif et passif à deux ou trois dimensions, et les composants hétérogènes à faible épaisseur en résultant. Selon l'invention, le procédé comprend: le positionnement et la fixation (11) sur un support plan (23) d'au moins un composant actif et un composant passif, les plots étant en contact avec le support, le dépôt (12) d'une couche de polymère (24) sur l'ensemble du support et desdits composants, le retrait (14) du support, la redistribution des plots (15) entre les composants et/ou vers la périphérie au moyen de conducteurs métalliques (26) agencés selon un schéma prédéterminé, permettant d'obtenir une structure hétérogène reconstituée, l'amincissement hétérogène (16) de ladite structure par surfaçage non sélectif de la couche de polymère et d'au moins un composant passif (22).

VO 2005/00/227



PL. PT. RO. RU, SC. SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.